

联系方式



• 办公室: 材料学科楼 222

• 手机(微信): 18168106764

• 邮箱: <u>iamqlniu@njupt.edu.cn</u>



本课程情况



- 一、教材:《半导体物理学》国防工业出版社、刘恩科、第
 - 七版、2019年11月印刷
- 二、课时: 48学时, 3学分
- 三、考核: 闭卷考试
 - 平时成绩30%+期末考试70%(总分100)
 - 平时成绩: 考勤+作业(总分的平均值)
 - 考勤:单次满分100分。
 - 作业:单次满分100分

四、参考书目

- 《半导体发光材料与器件》复旦大学出版社 方志烈
- 《半导体物理学》高等教育出版社 叶良修

五. 电子资源

- B站: 半导体物理
- 中国大学慕课



本课程主要内容

第一章: 半导体晶体结构和能带

第二章: 半导体中杂质和缺陷能级

第三章: 半导体中载流子的统计分布

第四章: 半导体的导电性

第五章: 非平衡载流子

第六章: p-n结

第七章:金属和半导体接触

第九章: 异质结

复习



半导体材料与器件



材料结构

材料电学特性

器件基础

第九章: 异质结

第七章: 金属和半导体接触

第六章: p-n结

第五章: 非平衡载流子

第四章: 半导体的导电性

第三章: 半导体中载流子的统计分布

第二章: 半导体中杂质和缺陷能级

第一章: 半导体晶体结构和能带



本课程学习的方法

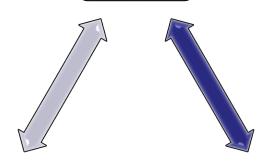
1、课程特点

- ① 总体:介绍基本概念、推导公式、通过分析公式来分析 材料或器件的某些性质、得 出结论
- ② 假设多、符号多、公式多;
- ③ 逻辑性较强;
- ④ 递进关系;
- ⑤ 难点不多(认真听课)

2、建议的学习方法



对下节课的 内容和难点 有所了解





认真完成 每章节的 作业。



不要让不 理解的问 题堆积成 山,及时 解决



半导体概要

- 半导体物理课程是电子科学与技术学科的核心专业 基础课程。
- 半导体物理知识是一把开启电子材料与器件、光电子材料与器件的钥匙。
- 半导体物理课程也是一门有趣的课程,它可以像魔术师般把电、热、声、光、磁、力等物理现象有机联系在一起。

半导体器件有哪些?







二极管



半导体器件有哪些?





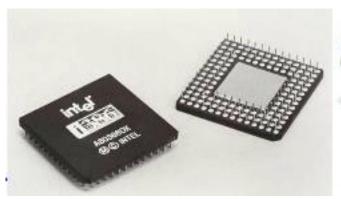


三极管 (放大、整流、开关)



半导体器件有哪些?











半导体器件的发展史

- 金属半等属(如铜于早期的
- 1906年』
- 1907年』二极管
- 1935年和
- 1942年』

1947年12月贝尔实验室肖克莱(William Shockley)、
 巴丁(John Bardeen)、布拉顿(Walter Brattain)
 制作出第一个晶体管。

发现了金 你性,用

.器;

付发现了



半导体器件的发展史



集成电路

核心元件:晶体管

- 1958年9月德州仪器(Texas Instrument, TI)的杰克·凯比(Jack Kilby)在锗上实现了第一块集成电路;
- 与此同时,仙童半导体公司(Fairchild)的罗伯特·诺伊斯 (Robert Noyce) 用平面技术在硅上实现了集成电路;
- 20世纪60年代MOS晶体管集成电路开发出来,尤其是CMOS 技术;
- 摩尔定律:集成电路的集成度和存储器的容量平均每18个月增长一倍 (Moor, 1965);集成电路制造水平基本按照该速度发展。
- 2020年台积电实现5nm芯片量产,大陆已实现14纳米芯片规模 生产。





材料的导电性:导体、半导体、绝缘体

超导体: 大于106(Ωcm)-1

导 体: 106~104(Ωcm)-1

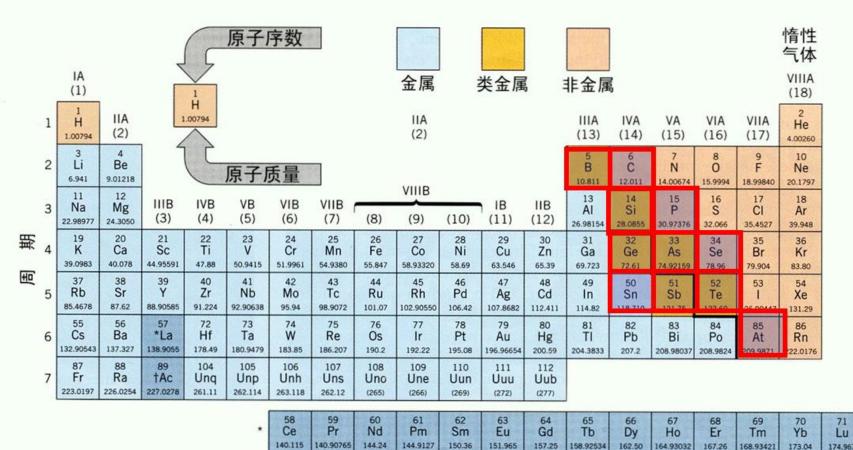
半导体: 10⁴~10⁻¹⁰(Ωcm)⁻¹

绝缘体: 小于10-10(Ωcm)-1

原因?

能带论,理解导体、半导体和绝缘体的导电性机制





Elements: Si, Ge, C

Np

237.0482

94

Pu

244.0642

95

Am

243.0614

96

Cm

247.0703

97

Bk

247.0703

98

Cf

242.0587

Es

101

Md

102

No

259.1009

103

Lr

260.105

100

Fm

91

Pa

231.0359

Th

92

U

Binary: GaAs, InSb, SiC, CdSe, etc.

Ternary+: AlGaAs, InGaAs, etc.





- 1.1 半导体的晶体结构
- 1.2 半导体中电子的状态
- 1.3 电子的运动
- 1.4 导电机构

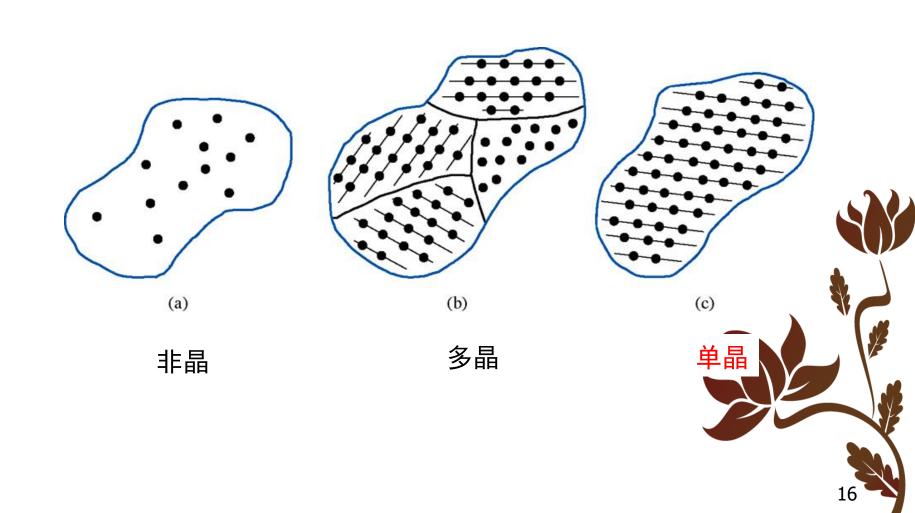




晶体

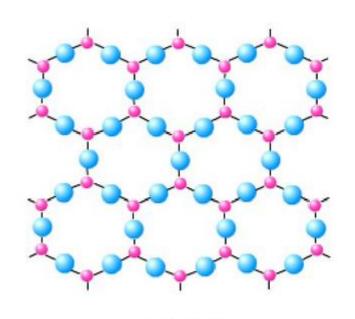


• 半导体原子的排列形式

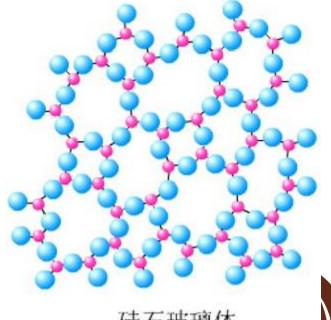


晶体的微观特征

- 在晶体的微观空间中,原子呈现周期性的整齐排列。
- 对于理想的完美晶体,这种周期性是单调的,不变的。



石英晶体 (Si、O原子规则排列)

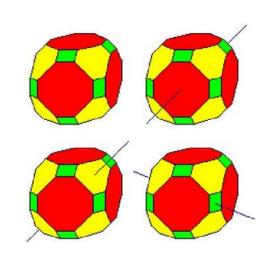


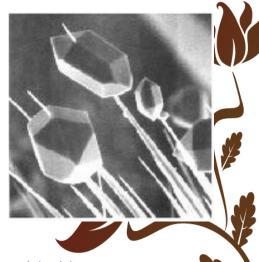
硅石玻璃体 (Si、O原子不规则排列)

晶体的宏观特征

- 自范性: 能够自发地呈现封闭的规则凸多面体的外形。
- 对称性: 理想外形中常常呈现形状和大小相同的等同晶面。
- 均一性: 质地均匀,具有确定的熔点。
- 各向异性: 一些物理性质因晶体取向不同而异。







宏观晶体的规则外形正是晶体的微观特征的体现。

基元、晶格



- 晶体的周期性结构可以用点阵来描述。
- 点阵: 把构成晶体的原子或原子团等看成是几何点,周期性排列的几何点称为点阵。用假想的线把这些点连起来构成规律性的空间格架,称为晶格。

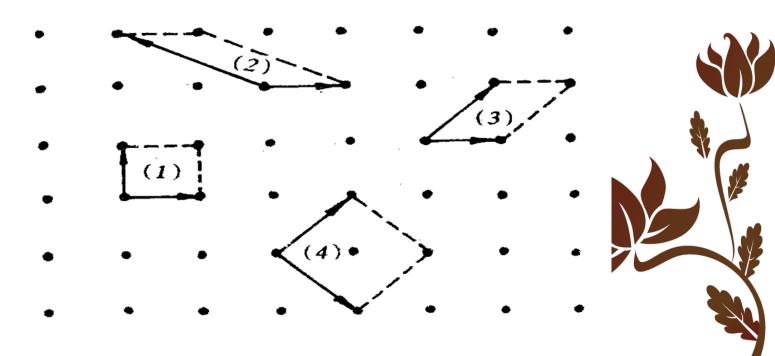
- 基元:组成晶体的原子、离子、分子或原子团称为晶体的基本结构单元,简称基元。原胞中所有不等价原子构成一个基元。
- 晶格结构=点阵+基元
- 描述晶体结构: 原胞和晶胞



原胞(固体物理学原胞)

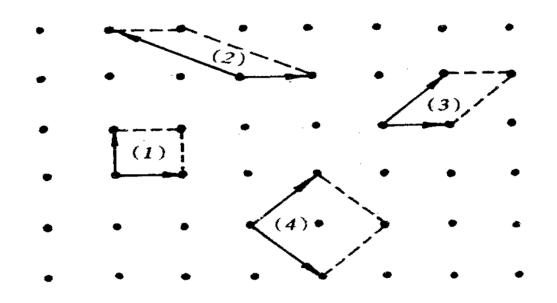
原胞:晶体结构中的最小重复区域(周期性)。 每个原胞只包含一个原子。

- ●原胞的选取不是唯一的:周期性、只包含一个原子。
- •最小周期单元,原胞的体积或者面积都是相同的。



原胞





- 原胞基矢: 任取一个原子为原点,原胞的三个棱边为三个 矢量_{a1}, a₂, a₃,其模分别为该方向的最小周期长度,这三 个矢量_{a1}, a₂, a₃称为基矢。
- 基矢的选法并不是唯一的。

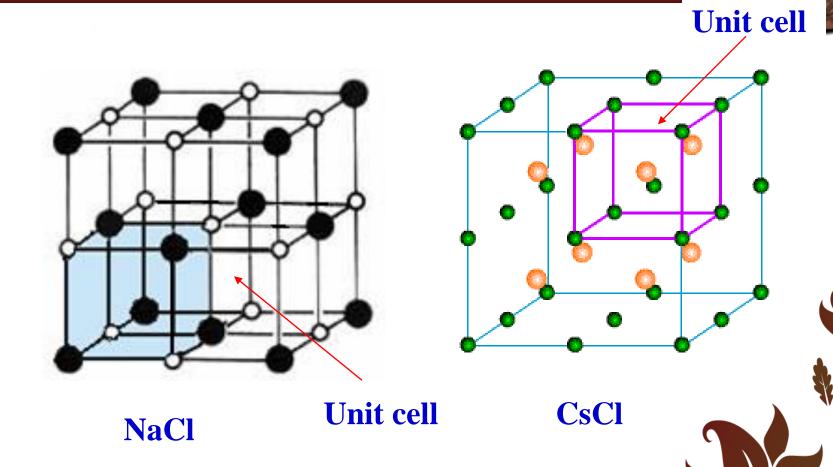


晶胞



- 晶胞(结晶学原胞):有时为了反映晶体结构的对称性, 往往选取体积较大的单元,即晶胞。晶胞的基矢用a,b, c来表示。
- ✓ 晶胞是晶体中具有代表性的基本重复单元,考虑 对称性。
- ✓ 整个晶体是由完全等同的晶胞无隙并置的堆积而成的。
- ✓ 晶胞是晶体的代表: 一是代表晶体的化学组成;二是代表晶体的对称性,与晶体具有相同的对称元素。

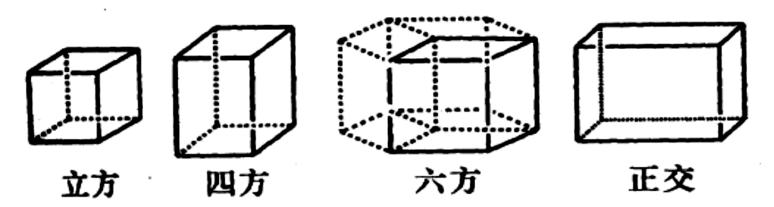
晶胞



可以选为晶胞的多面体很多,三维的"习用晶胞"是平行六面体,叫做布拉维晶胞。

布拉维系

布拉维晶胞的边长与夹角叫晶胞参数。共有7种不同几何特征的三维晶胞,称为布拉维系(Bravais system)。



立方 cubic (c) a=b=c, $\alpha=\beta=\gamma=90^{\circ}$

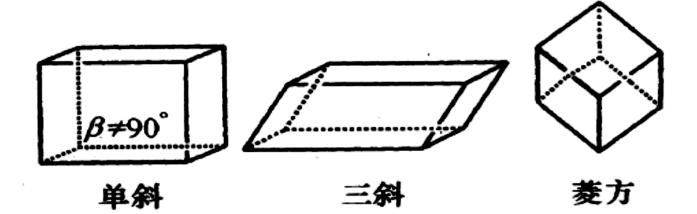
四方 tetragonal (t) $a=b\neq c$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$

六方 hexagonal (h) $a=b\neq c$, $\alpha=\beta=90^{\circ}$, $\gamma=120^{\circ}$

正交 orthorhomic (o) $a\neq b\neq c$, $\alpha=\beta=\gamma=90^{\circ}$



布拉维系



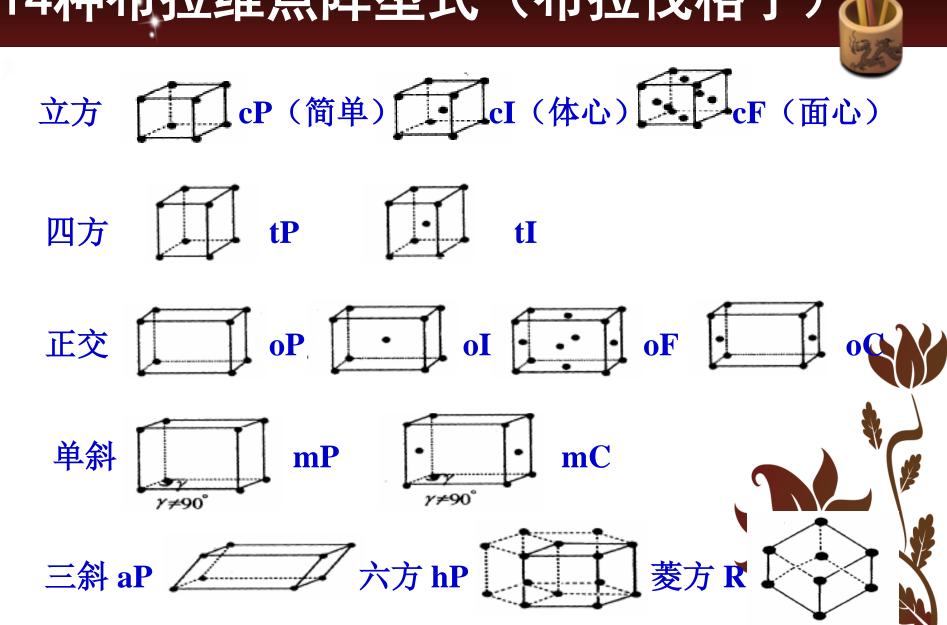
单斜 monoclinic (m) $a\neq b\neq c$, $\alpha=\gamma=90^{\circ}$, $\beta\neq90^{\circ}$

三斜 anorthic(a) a \neq b \neq c, $\alpha \neq \beta \neq \gamma$

菱方 rhombohedral(R) a=b=c, $\alpha=\beta=\gamma$



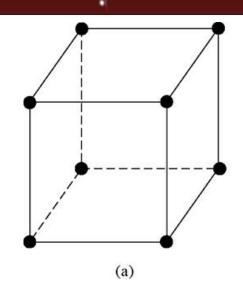
14种布拉维点阵型式(布拉伐格子)

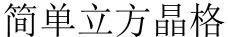


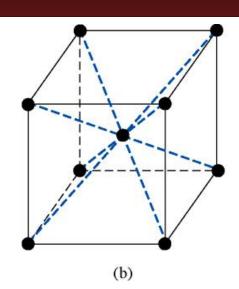


- 原胞的特点(固体物理学原胞)
- ✓ 体积或面积最小的重复单元
- ✓ 格点只出现在顶角上
- ✓ 每个原胞平均只包含一个原子(或格点)
- ✓ 原胞的选取方式有多种,但原胞的体积(或面积)都是相同的。
- 晶胞的特点(结晶学原胞)
- ✓ 反映晶体的对称性
- ✓ 格点不只出现在顶角上, 还会出现在体心或面心上
- ✓ 晶胞的体积是原胞体积的整数倍
- ✓ 晶胞中平均包含不只一个格点
- ✓晶格常数a通常指单胞的边长。

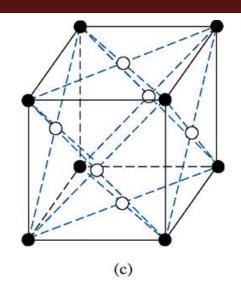




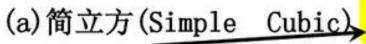




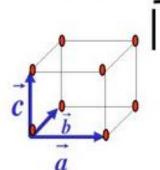
体心立方晶格



面心立方晶格



原胞与晶胞是一致的



$$a_1 = ai$$

$$\vec{a}_2 = a\vec{j}$$

$$\vec{a} = a\vec{k}$$

每个晶胞包含1个格点。

固体物理学原胞的体积 $\Omega=a^3$





(b) 面心立方(Face Centered Cubic)

面心立方晶胞



$$a\vec{k}$$

$$\begin{cases}
\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\vec{j} + \vec{k}) = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c}) \\
\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{k}) = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{a}) \\
\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j}) = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})
\end{cases}$$

平均每个晶胞包含4个格点。

$$\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) = \frac{1}{4} a^3$$
 为晶胞体积的

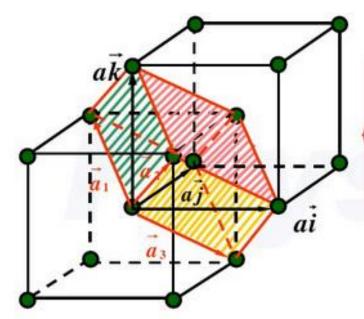
 $\frac{1}{4}$

贵金属Cu,Ag,Au及Pb,Ni,Al等属于面心立方结构。





(c)体心立方(Body Centered Cubic)



$$\vec{a}_{1} = \frac{a}{2} \left(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \right) = \frac{1}{2} \left(-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} \right)$$

$$\vec{a}_{2} = \frac{a}{2} \left(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k} \right) = \frac{1}{2} \left(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c} \right)$$

$$\vec{a}_{3} = \frac{a}{2} \left(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k} \right) = \frac{1}{2} \left(\vec{a} + \vec{b} - \vec{c} \right)$$

平均每个晶胞包含2个格点。

原胞体积为晶胞体积的

原胞的体积

$$\Omega = \vec{a}_1 \cdot \left(\vec{a}_2 \times \vec{a}_3 \right) = \frac{1}{2} a^3$$



晶体的分类



离子晶体: 阴阳离子间通过离子键构成的晶体

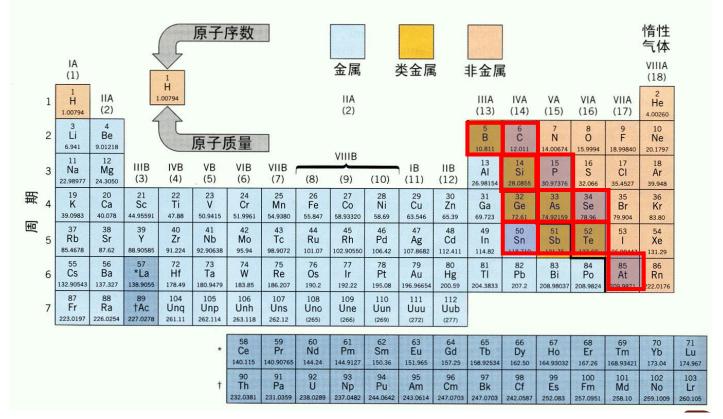
原子晶体: 原子间以共价键形成的空间网状结构的晶体

分子晶体: 分子间以分子间作用力(范德华力)形成的晶体

金属晶体: 金属阳离子和自由电子通过金属键形成的单质晶体



元素半导体



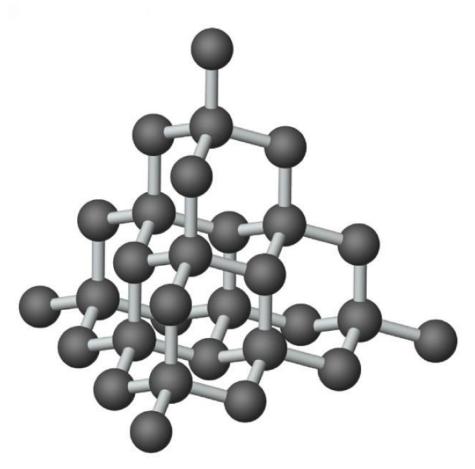
- **单一元素组成的半导体材料**:主族元素中非金属元素向金属 元素过渡的物质
- ▶ 大部分不稳定或者难以制备; Si、Ge性能优越、广泛使用





硅、锗晶体结构



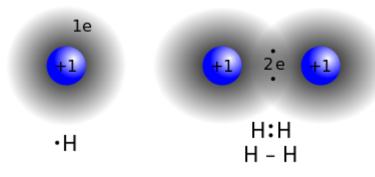


金刚石结构

- 每个原子周围有四个最邻 近的原子,这四个原子处 于正四面体的顶角上,
- 任一顶角上的原子和中心 原子各贡献一个价电子为 该两个原子所共有,并形 成稳定的共价键结构。
- 共价键夹角: 109°28'

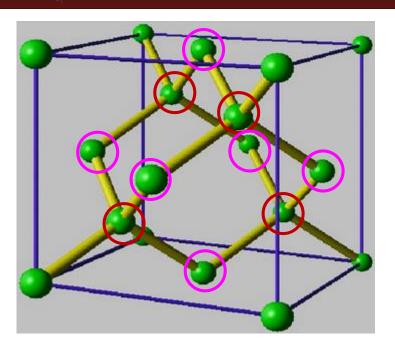
共价键

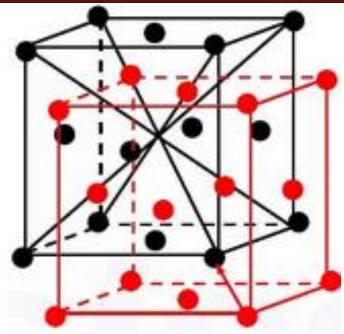
- 化学键:构成晶体的结合力.
- 共价键: 由同种晶体组成的元素半导体,它们通过共用一对自旋相反而配对的价电子结合在一起.



共价键的强度比氢键要强,与离子键差不太多或 甚至比离子键强

金刚石结构





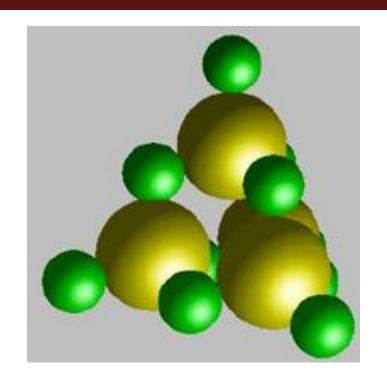


晶胞

- 在面心立方4条体对角线1/4位置增加原子,呈立方对称性;
- 两个面心立方沿立方体空间对角线互相位移了四分之一的空间 对角线长度套构而成;
- 相同原子复式晶格;

金刚石结构





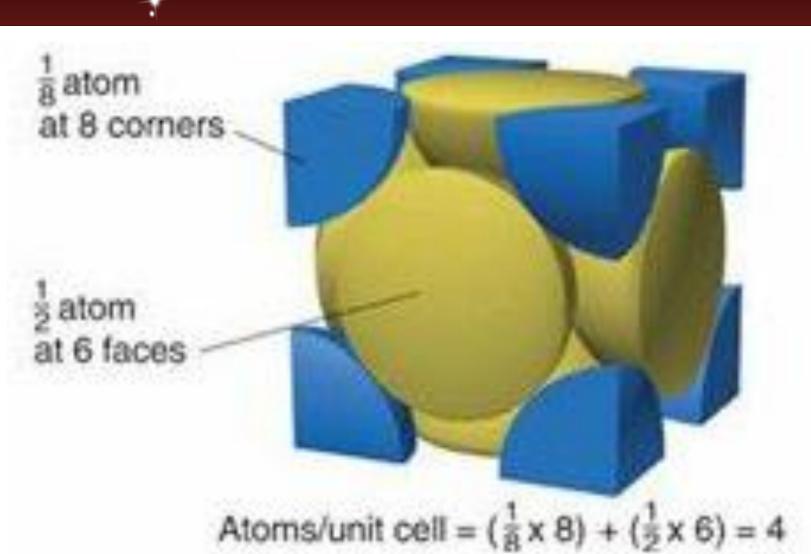
原胞

- 中心有一个原子的正四面体
- 复式晶格的每个原胞中包含2个原子



金刚石结构







化合物半导体



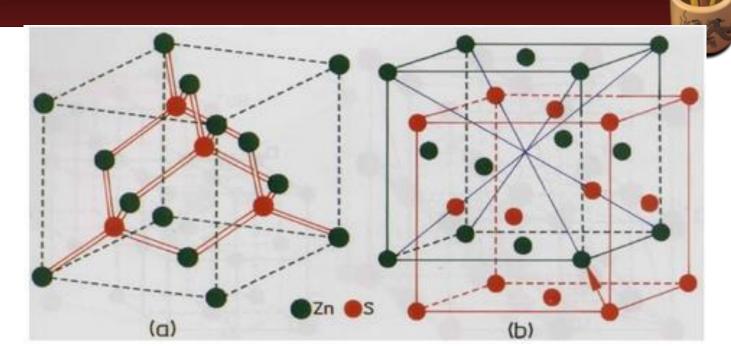
二元化合物 (ⅢA-VA; ⅡB-VIA; IVA-VIA; IVA-IVA)
 600多种

砷化镓(GaAs)仅次于Si的重要半导体 磷化铟(InP)第三重要的半导体 氧化锌(ZnO)热门研究的半导体材料

• 三元、四元化合物半导体 难以制备,极少数得到工业应用



砷化镓晶体结构-闪锌矿



晶胞特点

- 原子分布与金刚石型结构相似,只是体对角线上原子与面心和顶角上的原子为不同类型。
- 两类原子各自组成的面心立方晶格,沿体对角线方向 彼此位移四分之一空间对角线长度套构而成。

化学键: 共价键+离子键

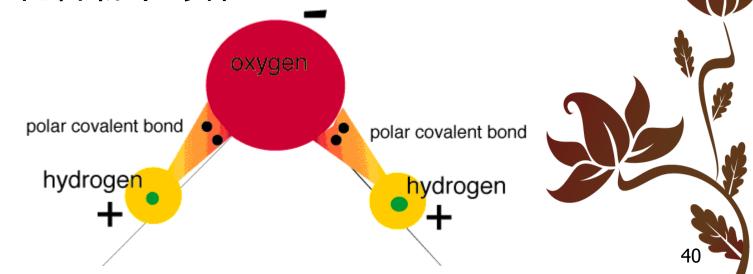


闪锌矿型结构和混合键



与金刚石结构的区别

- 不同双原子复式晶格。
- 共价键具有一定的极性(两类原子的电负性不同),因此晶体不同晶面的性质不同。
- 极性半导体:结合的性质具有不同程度离子性的 共价性化合物半导体。

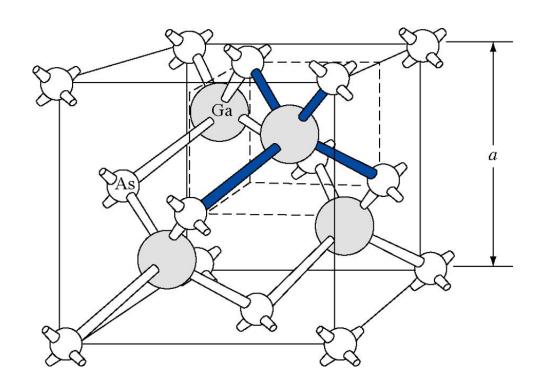


闪锌矿型结构



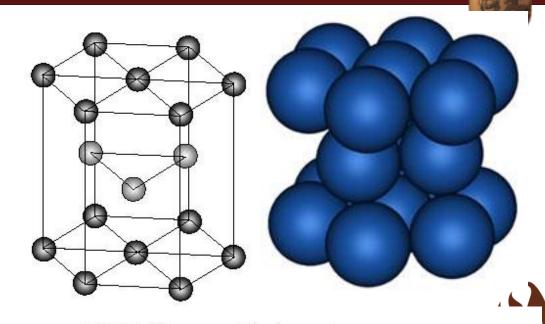
常见闪锌矿结构半导体材料

- Ⅲ-V族化合物: GaAs、GaP
- 部分 II VI 族化合物





纤锌矿型结构



与闪锌矿型结构相比

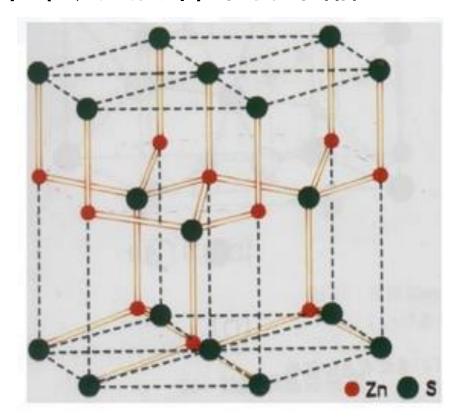
HCP lattice and its top view

- 以正四面体结构为基础构成
- ✓具有**六方对称性**,而非立方对称性(金刚石结构、闪 锌矿结构)
- ✓共价键的离子性更强





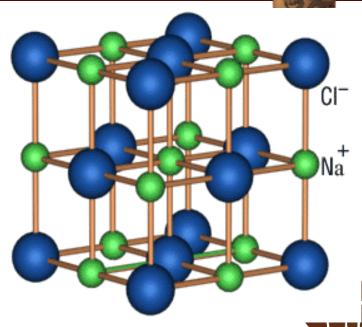
• 硫化锌、硒化锌、硫化镉、硒化镉等材料均可以 闪锌矿型和纤锌矿型两种结构结晶

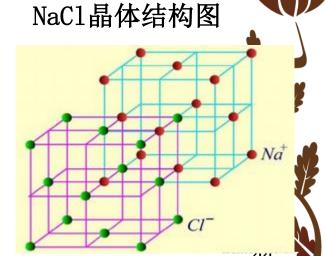




其他晶体结构

- 某些重要的半导体材料以氯化 钠型结构结晶
 - -如IV-VI族化合物硫化铅、硒化铅、碲化铅等
- 面心立方结构
 - 每个晶胞包含4个Na离子和4个Cl离子, 共8个离子。





本节小结



- ◆ 原胞和晶胞的特点与区别
- ◆ 常见的半导体的结构(金刚石、闪锌矿、纤锌矿) 和其化学键

